低温固化系列导申银浆——触摸屏用导电银浆

导电银浆 BY-T

产品简介: BY-T 导电银浆料是宝银电子材料有限公司(BEMC)生产的一种低阻抗慢干型纯银浆。它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成,适用于丝网印刷。

典型应用:可广泛用于电阻数字式触摸屏、场致发光(EL)背光源。

通用特点:有着良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度和极强的附着力,与碳浆和绝缘油副匹配良好



技术指标:

物理性能指标	测试方法	测试标准
外观	肉眼观察	浅灰色胶体
填料		银
气味		轻微
粘度(Pa.S)	NDJ-7 旋转式粘度计,Ⅱ转子,	10-20
	75rpm,25 $^{\circ}\mathrm{C}$	
细度 (μm)	刮板细度计	<15
固含量(wt%)		72 ± 2%
涂布面积(cm²/g)	取决于膜层厚度	100-200
固化后性能指标	测试方法	测试标准
附着力	3M810 胶带,垂直拉	无脱落
硬度(H)	中华铅笔	≥2
工作温度(℃)	线路温度	<70
浆料方阻(mΩ/□)	万用表	12-15

使用说明及指引:

基 材: ITO 导电玻璃、ITO 导电膜、PET、PC 或玻璃(锡面)

搅 拌:使用前彻底搅拌均匀。

稀 释:本品搅拌均匀后即可使用,建议不加稀释剂。如需稀释,需使用专用稀释剂 X-2200 稀释,建议技小于银浆重量比例的 3%进行稀释稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准,产品质量和性能不予保证。

印 刷:本品在 PET 和 PC 等片材上均可使用,固化后的膜厚和最终电阻受诸多相关因素影响,如网板的大小、张力、刮胶硬度、角度和速度感光浆厚度等。

推荐固化工艺:

厚 度: 干膜 4-6um

丝 网:用 200-300 目聚酷丝网或不锈钢丝网

IR 烘道: 135℃X2 分钟 烤 箱: 135℃X45 分钟

储存条件及保质期:

密封保存于干燥、阴凉处,贮存温度在 5-25℃; 未开封罐装,保质期为 6 个月。